### 19日本国特許庁(JP)

#### 平3-216335 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

**63**公開 平成3年(1991)9月24日

B 32 B 31/00 15/08 C 25 D 1/10 7141-4F 7148-4F 6919-4K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

60発明の名称

ワックス・パターンと電鉄層を使用して繊維強化プラスチックより

成る構造物を製作する方法

创特 願 平2-10665

願 平2(1990)1月22日 22出

平 野 個発 明

道 朋 千葉県千葉市作新台8-12-2-206

亚 の出 願 野 人

道 明 千葉県千葉市作新台8-12-2-206

# 明細書

#### 1. 発明の名称

ワックス・パターンと電筒層を使用して繊維強 化プラスチックより成る構造物を製作する方法 2. 特許請求の範囲

ワックス・パターンと電筒層を使用して繊維強 化プラスチックより成る構造物を製作する方法で あって、該方法が、下記の諸工程、すなわち、

前記構造物のうち強化または補強しようとする 表面に対応した反転輪郭を有するワックス・パタ ーンを用意する工程と、

**該ワックス・パターンのうち前記強化または補** 強しようとする表面を導電化する工程と、

導電化された表面上に電気メッキにより所定の 陞さを有する電鉄層を形成する工程と、

該電路層上に所定の厚さの繊維強化プラスチッ ク 層を形成する工程と、

前記プラスチック・パターンを消失させる工程 ٤

より成ることを特徴とする方法。

### 3. 発明の詳細な説明

### (産業上の利用分野)

本発明は、ワックス・パターンと電鈴層を使用 して繊維強化プラスチックより成る構造物を製作 する方法に関する。

### (従来の技術分野)

繊維強化プラスチック(以下、FRPと称す) を使用した構造物としていろいろなものを挙げる ことができるが、代表的なものとしてFRPボー トやFRPヨットがある。FRPボートについて 従来の技術によりFRPより成る構造物を製作す る方法を説明すれば、まず、ボートの内部スペー スに対応した反転輪郭を有する型(通常は木型) を製作する。該型の表面に離型剤を塗布した後、 ロール・コーティング等の手法を使用してFRP が型の上に載置される。FRPが凝固した後、成 型体が型から取り外される。

BEST AVAILABLE COPY

### (発明が解決しようとする課題)

ボートに所定の強度を持たせるため、FRPの **層の厚さはかなり厚く設定されている。近年、例** 

えば、ヨットの場合、より軽量でかつ強度の高い ものが求められつつある。この要求を満たすため、 炭素繊維を使用することが普及しつつあるが、上 記の要求を十分に満たしているとは言えない。

別の要求条件として、平滑で光沢のある表面を 有するFRPより成る構造物が求められつつある。

本発明者は、いろいろな研究開発活動の結果、型としてワックス・パターンを使用し、該ワックス・パターン上に所定の厚さの電鋳層を形成し、しかるのち通常のやり方でFRPを載置し、ワックス・パターンを消失させることにより上記の要求条件を満たすことができるとの知見を得るに到ったのである。

したがって、本発明の目的は、機械的な強度に すぐれているとともに、平滑で光沢のある表面を 有するFRPより成る構造物を製作する方法を提 供することである。

### (課題を解決するための手段)

上記の目的を達成するため、本発明は、ワック ス・パターンと電鋳層を使用して繊維強化プラス

ことができるとともに、平滑で光沢を有する表面 を構造物に与えることができる。

#### (寒籐例)

以下、本発明の実施例を関解した承付関而を参 照しながら本発明を詳細に説明する。

第1図より第6図までは、繊維強化プラスチック (以下、FRPと称す)を使用して作られたポートを製作するために本発明に係る方法を適用した第1の実施例を工程順に図解したものである。この実施例は、FRPボートの内表面に電路層を付替せしめた場合に関するものである。

第1図と第2図は、FRPポートの内部空間に 対応した輪郭を育するワックス・パターン1を示 し、第2図は第1図のA-A線に沿ってワックス・ パターンを切断した横断面図である。

本発明の方法を工程順に図解した第2図より第6図までを参照しながら順を追って詳細に説明する。

まず、第1の工程として、ワックス・パターン を作成する。次に、該ワックス・パターン1上に、 

#### (作用)

本発明によれば、強化または舗強を必要とする 表面に適当な厚さの金属層が付着されるので、F RPより成る構造物の機械的強度を大幅に高める

例えば、硝酸銀溶液を塗布し、これを乾燥させる ことにより導電局 2 を形成する(第 3 図を参照の こと)。

次の工程として、導電器2が被覆されたワックス・パターン1を電解液槽(図示せず)の中に沈め、通常の電気メッキにより長時間をかけて導電層2上に所定の厚さを有する電鋳層3を形成する。第4図は所要の厚さを有する電鋳層3を付着せしめたワックス・パターン1を示す断面図であって、図解の簡明化を図るため導電層2は図示されていない。

次の工程として、必要に応じて接着剤を電鋳層 3上に塗布し、しかるのちFRPを電鋳層3の表 面全体に所定の厚さが得られるまで載置する(第 5 図を参照のこと)。FRP層4を形成する方法 は適当なものであればどのような方法を採用して さしつかえない。短繊維を使用したFRPの場合、 例えば、スプレイ・コーティングを採用することが が好ましい。長繊維を使用したFRPの場合、例 えば、ロール・コーティングを採用することが好 ましい。

最後の正程として、ワックス・パターントが除去される。かくして、内面に電鋳房3を付着せしめたFRPボート5が得られる(第6図を参照のこと)。すなわち、内表面に電鋳層3を有するFRP筋4から構成されたFRPボート5が得られたのである。ワックス・パターンを除去する方法として、無湯槽の中に第5図に示されている構成体を沈め、ワックスを湯の中に溶かし出すことがもっとも経済的なやり方である。無湯の代わりに水蒸気を使用してもよい。

この実施例によれば、補強層または強化層として電鋳層を有する、従来のものより強度に優れた FRPボートを製作することができる。

次に、第7図より第12図までを参照しながら 本発明方法の第2の実施例を説明する。この実施 例はFRPボートの外表面に電鋳層を付替せしめ た場合に関するものである。

まず、FRPボートの外形に対応した反転輪郭 を有するワックス・パクーン11を成型する。第

と同様、第11図においても図解の簡明化を図る ため、導電層12の図示は省略されている。

次の工程として、電鉄層13上にFRPが適当な方法で所定の厚さになるまで戦闘される。FRP層14を形成する方法は、第1の実施例の場合と同様、適当な方法であればどのような方法であってもさしつかえない。

最後の工程はワックス・パターン11を除去する工程である。第1の実施例について説明したように、熱湯の中に沈める方法、水蒸気を使用する方法等、適当な方法が採用される。ワックス・パターン11を除去した後、所要のFRP構造物であるFRPボート15が得られる。この実施例に従って製作されたFRPボートの特段は、進鋳勝13の存在により強度が優れていることである。 光沢を打する平滑な表面が得られることである。 心路層13を構成する材料として銅またはニッケルを使用するのが経済的である。

### (発明の効果)

本発明の方法に従って製作された構造物は、所

8 図は、第7 図の B - B線に沿って切断したワックス・パターン 1 1 の横断面図である。 譲ワックス・パターン 1 1 を成型するため、適当な公知の方法を採用することができるが、この方法は本発明のいかなる部分をも構成するものではないので、ここでは説明の簡明化を図るため説明を省略する。

第9図より第12図を参照しながら第2の実施 例を工程順に説明する。

まず、第1の工程としてFRPボートの外形に対応した反転輪郭を有するワックス・パターン1 1を作成する。次に、該ワックス・パターン11 のキャビティの内表面に導電層12を形成する(第 9 図を参照のこと)。この工程は第1の実施例を 図解した第3図に示されている工程に相当するも のであるので、説明を繰り返すことを省略する。

次の工程として、導電層12を付着せしめたワックス・パターン 11を電解液槽 (図示せず)の中に沈め、電気メッキの方法に従って長時間をかけて所定の厚さを有する電鋳層13を導電層12の上に形成する(第10図を参照のこと)。第3図

定の側面に電路層を備えているので、機械的な強 度に優れているとともに、平滑な表面が得られ、. 構造体の商品価値を高めることができる。

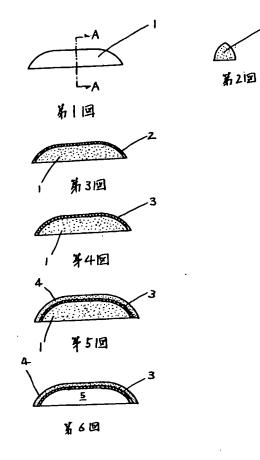
## 4. 図面の簡単な説明

第9図は、雰電層が形成されたワックス・パター

BEST AVAILABLE COPY

ンの断面図。第10図は、導電層上に電鋳磨が形 成されたワックス・パターンの断面図。第11図 は、電路層上にFRPが載置された状態を図解し たワックス・パターンの断面図。第12図は、ワッ クス・パターンが除去された後に得られた F R P ポートを図解した断面図。

1、11…ワックス・パターン、2、12…導 電層、3、13…電鋳層、4、14…FRP層、 5、15…FRP#-1.



第8回

